

檔 號：PND0206  
保存年限：5

# 國立中央大學 函

地址：320桃園縣中壢市中大路300號  
聯絡人：魏麗恬  
聯絡電話：03-4227151#37306  
電子信箱：LTWei@ncu.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發辦：

發文日期：中華民國103年8月20日

發文字號：中大工字第1033420263號

速別：普通件

專員 王淑娟

密等及解密條件或保密期限：

研發處綜合企劃組組長 施君興

研發處綜合企劃組組長 林玉溪

研發處綜合企劃組組長 林玉溪

決代  
行爲

附件：如文 (10334202630-1.PPTX, 共1個電子檔案)

主旨：本校定於103年9月19日(星期五)辦理「2014國際光電半導體製程設備研討會」，敬請惠予協助於機械、電機、材料相關系所或單位公告張貼(電子海報如附)，並轉知貴屬同仁或師生踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、活動時間：103年9月19日(五) 8:30~16:00
- 二、活動地點：國立中央大學 機械工程學系
- 三、報名時間：即日起至9月10日止。
- 四、報名方式：即日起開放線上報名，請至網站登錄報名，詳見本研討會網站資訊。
- 五、收費方式：免費報名！名額有限，敬請踴躍報名參加！
- 六、相關資訊請上研討會網站：<http://iapsw.me.ncu.edu.tw> 查詢；或洽本校機械工程學系 魏麗恬小姐 電話(03)4227151分機37306，EMAIL：LTWei@ncu.edu.tw。
- 七、檢附活動海報乙份(電子海報如附)，敬請協助公告。

正本：公私立大專校院、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人工業技術研究院機械與系統研究所、財團法人工業技術研究院電子與光電研究所、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、財團法人精密機械研究發展中心、台灣光電半導體產業協會、台灣太陽光電產業協會

副本：機械工程學系 蕭述三教授

103年8月21日 發收文總字第 (0300)0491 號



3343-9301

研  
究  
發  
展  
處



裝

訂

線

# 2014 IAPSW

## 國際光電半導體製程設備研討會

### 簡介

為提升國內光電半導體產業界之設備設計技術能量，以及學術界對製程設備之實務技術認知，國立中央大學將積極尋求各界合作，規劃舉辦『國際光電半導體先進設備研討會』。研討會將由美國應材公司資深研發處長退休，現為中央大學機械系教授利定東博士規劃，邀請國內對光電半導體產業先進設備領域傑出之產、學、研專家，以研討會方式進行學術與技術交流，一方面強化國內相關設備業界之關鍵零組件設計能力，以及拓展製程設備的能量；另一方面彌補學校教師實務經驗之不足，雙向提昇國內產學界製程設備系統與關鍵零組件的設計能力。

藉由研討會提供學術界與產業界在光電半導體設備一個學術與技術交流的機會，期待能激盪出更多創意的火花以及產學合作的機會，進而提升國產設備技術層次，提高關鍵零組件自製率，以整合完整之半導體設備與關鍵零組件之本土化產業供應鏈，為我國設備產業盡一分心力！

### 時間

103年9月19日 星期五 (8:30~16:00)

### 地點



中央大學 機械工程學系館 E2-101

### 活動網址

<http://iapsw.me.ncu.edu.tw>

### 報名日期

即日起至103年9月10日止

**※免費報名！名額有限，敬請踴躍報名參加！**

- 聯絡人：魏麗恬小姐
- TEL：(03)4227151 ext 37306
- E-mail：LTWei@ncu.edu.tw

◆指導單位：教育部、科技部

◆主辦單位：國立中央大學 半導體光電產業先進設備人才培育教育資源中心、MOCVD關鍵零組件技術開發暨人才培育計畫、教育部基礎深耕計畫(半導體製程設備技術)、機械工程學系、能源工程研究所

◆協辦單位：大同大學機械工程學系、中原大學機械工程學系、元智大學機械工程學系、健行科技大學機械工程學系、中央大學創新育成中心